



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104350536 B

(45)授权公告日 2016.10.12

(21)申请号 201380028202.0

(73)专利权人 苹果公司

(22)申请日 2013.05.23

地址 美国加利福尼亚

(65)同一申请的已公布的文献号

(72)发明人 S·B·林奇 P·S·德扎伊克

申请公布号 CN 104350536 A

B·M·拉波波特

(43)申请公布日 2015.02.11

F·R·罗斯科普夫 J·P·特恩斯

S·A·迈尔斯

(30)优先权数据

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专

13/484,887 2012.05.31 US

利商标事务所 11038

(85)PCT国际申请进入国家阶段日

代理人 李晓芳

2014.11.28

(51)Int.Cl.

G09G 3/3208(2016.01)

(86)PCT国际申请的申请数据

审查员 勒海

PCT/US2013/042499 2013.05.23

(87)PCT国际申请的公布数据

W02013/181070 EN 2013.12.05

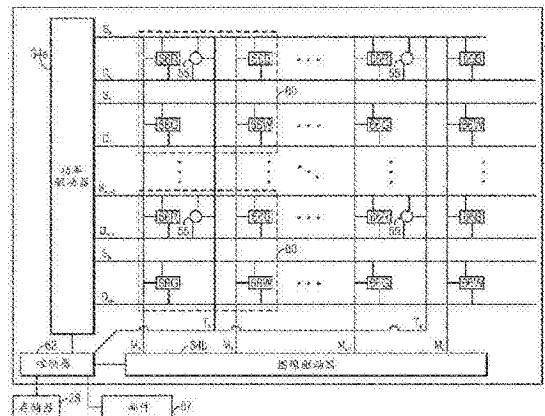
权利要求书3页 说明书12页 附图9页

(54)发明名称

具有集成的热传感器的显示器

(57)摘要

热传感器55与横跨电子设备10的显示器14的OLED 66一起设置以测量横跨显示器表面的温度。热传感器55可用于创建由于电子设备10的周围环境和内部环境两者所导致的横跨显示器表面的温度图75。热传感器55可设置在OLED层中，在单独层上，或两者。热传感器55可以基本上1:1的比率与OLED 66或与OLED 66的区域一起设置。用于OLED 66的温度过程和使用过程两者可被记录并且被处理以确定每个OLED 66的年龄。控制器62可调节OLED 66的驱动强度或调节电子设备10内的部件的操作以基于温度图75和年龄确定来补偿老化或温度。控制器64可将静态图像从显示器14的一个部分移动到另一个较少老化的部分。



1. 一种显示器,包括:

多个有机发光二极管(OLED),所述多个有机发光二极管横跨所述显示器进行设置,其中所述多个OLED中的每个OLED响应于控制信号来发射光;

多个热传感器,所述多个热传感器横跨所述显示器进行设置,所述多个热传感器被配置为测量横跨所述显示器的多个温度并且生成与所测量的多个温度相关的信号;和

控制器,所述控制器被配置为至少部分地基于与所测量的多个温度相关的所述信号来将图像在所述显示器上的位置从第一位置移动到第二位置,其中基本上由于来自于接近所述显示器的电子组件的热,所述第一位置的第一平均温度大于所述第二位置的第二平均温度。

2. 根据权利要求1所述的显示器,其中所述多个OLED和所述多个热传感器设置在所述显示器的公共层上。

3. 根据权利要求1所述的显示器,其中所述多个OLED设置在所述显示器的一个层上并且所述多个热传感器设置在所述显示器的一个不同层上。

4. 根据权利要求1所述的显示器,其中所述多个OLED中的每个OLED横跨所述显示器与所述多个热传感器中的相应热传感器以1:1的比率设置,并且所述控制器被配置为至少部分地基于与来自所述相应热传感器的所述多个测量温度中的所述测量温度相关的所述信号来确定用于每个OLED的所述控制信号。

5. 根据权利要求1所述的显示器,其中所述控制器被配置为至少部分地基于所述OLED的年龄来确定用于所述多个OLED的所述控制信号。

6. 根据权利要求1所述的显示器,其中所述控制器被配置为至少部分地基于所述显示器的一部分的测量温度和所述显示器的其余部分的测量温度之间的差异来调节所述显示器的所述部分中的所述多个OLED的亮度或颜色。

7. 根据权利要求1所述的显示器,其中所述控制器被配置为至少部分地基于所述OLED的运行平均操作温度、最大操作温度、最小操作温度或它们的任何组合,来确定用于所述多个OLED的所述控制信号。

8. 根据权利要求1所述的显示器,其中所述控制器被配置为将所述多个测量温度存储在存储器中并且至少部分地基于存储在存储器中的所述测量温度来确定用于所述多个OLED的所述控制信号。

9. 根据权利要求1所述的显示器,其中所述控制器被配置为确定用于每个OLED的所述控制信号以补偿在颜色或亮度或它们的组合中的偏移。

10. 一种电子设备,包括:

外壳;

数据处理电路,所述数据处理电路设置在所述外壳内,其中所述数据处理电路包括中央处理单元、图形处理单元、射频发射器或它们的任何组合;和

显示器,所述显示器包括显示器屏幕和控制器,

所述显示器屏幕耦接至所述外壳,所述显示器屏幕包括:

多个有机发光二极管(OLED),所述多个有机发光二极管横跨所述显示器屏幕进行设置;和

多个热传感器,所述多个热传感器横跨所述显示器进行设置,所述多个热传感器被配

置为测量横跨所述显示器的多个温度并且生成与所测量的多个温度相关的信号；

其中所述控制器被配置为从所述数据处理电路接收图像数据并且至少部分地基于与所测量的多个温度相关的所述信号来确定用于所述多个OLED的控制信号，以及所述控制器被配置为至少部分地基于所述多个测量温度来创建温度图并且至少部分地基于所述温度图来确定用于所述多个OLED的所述控制信号，并且所述控制器被配置为至少部分地基于所述温度图来将图像从所述显示器的第一部分移动到所述显示器的第二部分，其中主要由于由所述数据处理电路生成的热，所述显示器的第一部分的第一平均温度大于所述显示器的第二部分的第二平均温度。

11. 根据权利要求10所述的电子设备，其中所述控制器被配置为至少部分地基于与所测量的多个温度相关的所述信号来调节所述数据处理电路。

12. 根据权利要求10所述的电子设备，其中所述多个OLED和所述多个热传感器设置在所述显示器屏幕的公共层上。

13. 根据权利要求10所述的电子设备，其中所述多个OLED中的每个OLED横跨所述显示器与所述多个热传感器中的相应热传感器以1:1的比率设置，并且所述控制器被配置为至少部分地基于与所述多个测量温度中的来自所述相应热传感器的相应测量温度相关的所述信号来确定用于每个OLED的所述控制信号。

14. 根据权利要求10所述的电子设备，其中所述显示器屏幕包括多个区域，其中所述多个区域中的每个区域包括所述多个OLED中的至少两个OLED和所述多个热传感器中的至少一个热传感器，并且所述控制器被配置为至少部分地基于与来自每个区域的所述至少一个热传感器的所述测量温度相关的所述信号来确定用于每个区域的所述至少两个OLED的所述控制信号。

15. 根据权利要求10所述的电子设备，其中所述显示器被布置在所述中央处理单元、所述图形处理单元、或所述射频发射器或它们的任何组合的上方，并且所述控制器被配置为调整所述数据处理电路以减少由布置在所述显示器下方的所述数据处理电路生成的热。

16. 根据权利要求10所述的电子设备，其中所述控制器被配置为将所述多个测量温度存储在存储器中并且至少部分地基于所存储的多个温度来创建所述温度图。

17. 根据权利要求16所述的电子设备，其中所述控制器被配置为至少部分地基于存储在所述存储器中的测量温度的运行平均值来确定用于所述多个OLED的所述控制信号。

18. 根据权利要求10所述的电子设备，其中所述控制器被配置为至少基于所述温度图来确定所述OLED的老化程度并且至少部分地基于所述OLED的所述老化程度来确定用于所述多个OLED的所述控制信号。

19. 根据权利要求11所述的电子设备，其中对所述数据处理电路的调节包括改变所述中央处理单元的操作速度、改变所述图形处理单元的操作速度、或改变所述射频发射器的信号功率或它们的任何组合。

20. 根据权利要求10所述的电子设备，其中所述控制器被配置为至少部分地基于所述显示器的一部分的测量温度和所述显示器的其余部分的测量温度之间的差异来调节所述多个OLED的所述控制信号，从而调节所述显示器的所述部分中的所述多个OLED的亮度或颜色。

21. 一种操作电子设备的方法，包括：

- 驱动横跨显示器进行设置的多个有机发光二极管(OLED)以随着控制信号而发射光；
通过横跨所述显示器进行设置的多个热传感器来测量横跨所述显示器的温度；
确定横跨所述显示器的所述测量温度对由所述多个OLED所发射的光的影响；
识别所述多个OLED中的每个OLED超过阈值温度的操作持续时间；
至少部分地基于所测量的横跨所述显示器的温度，将图像在所述显示器上的位置从第一位置移动到第二位置，其中基本上由于来自于所述电子设备的电子组件的热，所述第一位置的第一平均温度大于所述第二位置的第二平均温度；以及
至少部分地基于所确定的所述测量温度的影响和所识别的所述多个OLED超过阈值温度的操作持续时间来调节所述控制信号，其中所述控制信号被调节以影响由所述多个OLED所发射的光。
- 22.根据权利要求21所述的方法，包括至少部分地基于所述测量温度来调节用于所述显示器下方的所述电子设备的多个部件中的至少一个部件的所述控制信号，其中所述多个部件包括中央处理单元、图形处理单元、射频发射器或它们的任何组合，并且调节用于所述多个部件中的至少一个部件的所述控制信号被配置为减少由所述至少一个部件产生的热。
- 23.根据权利要求21所述的方法，包括调节所述控制信号以影响由所述多个OLED所发射的光，从而产生均匀的显示外观。
- 24.根据权利要求21所述的方法，包括至少部分地基于所述显示器的一部分的测量温度和所述显示器的其余部分的测量温度之间的差异来调节所述控制信号以影响由所述显示器的所述部分中的所述多个OLED中的至少一些OLED所发射的光。
- 25.根据权利要求24所述的方法，其中调节所述多个OLED中的至少一些OLED的所述控制信号补偿由所述至少一些OLED所发射的光的颜色或亮度或它们的组合。
- 26.根据权利要求21所述的方法，包括基于所述多个OLED中的至少一些OLED的温度历史来调节所述控制信号以影响由所述至少一些OLED所发射的光。

具有集成的热传感器的显示器

背景技术

[0001] 本公开整体涉及电子显示器，并且更具体地涉及具有集成的热传感器的显示器。
[0002] 此部分旨在向读者介绍可能与下文描述和/或受权利要求书保护的本公开的各个方面相关的技术中的各个方面。我们认为这种论述有助于为读者提供背景信息以便于更好地理解本公开的各个方面。因此，应当理解，要考虑这一点来阅读这些陈述，而不是作为对现有技术的认可。

[0003] 电子设备和系统越来越多地包括作为设备或系统的用户界面的一部分的显示器屏幕。如可以理解的，显示器屏幕可在广泛的设备和系统中采用，包括台式计算机系统、笔记本电脑和手持式计算设备、以及各种消费产品诸如蜂窝电话、电视和便携式媒体播放器。

[0004] 为显示图像、视频和用户界面，显示器使用像素阵列，每个像素具有多个颜色。光的原色(例如红、绿和蓝)可在每个像素中结合以创建包括白色的许多其它颜色。控制器利用协调指令驱动像素来在显示器上创建图像。一些显示器涉及通过光调制液晶层(例如，典型的液晶显示器)来对背光源照明，而其它显示器涉及将每个像素直接照明到所期望的强度(例如有机发光二极管(OLED)显示器)。

[0005] 因为每个OLED可发射其自身着色的光，所以OLED显示器可比需要背光源的显示器更薄并且更轻。因为OLED可在柔性或刚性衬底上制造，所以它们也可以是可取的。OLED显示器也允许比一些液晶显示器(LCD)更好的查看角度和更好的颜色。

[0006] 然而，OLED显示器的外观可不会无限期地保持恒定。随着OLED显示器通过使用而老化，它们的亮度和/或颜色可改变。一些OLED，具体地讲蓝色OLED比其它OLED更迅速老化，这可改变显示器的外观。此外，老化可通过加热来加速。

[0007] 虽然OLED显示器不需要背光源，但是各种其它电气部件可放置在显示器下方的各种位置中。这些部件有利于电子设备的操作和功能。可在OLED显示器下方的电子设备的一些部件包括处理器、无线电发射器、电池、扬声器、摄像机等。这些部件中的一些部件吸取电流并且可在使用期间发热。一些部件，诸如处理器或无线电发射器可特别在使用或延长使用期间发热。因此，由于在显示器下方的这些发热部件，显示器的部分也可发热。此外，因为一些部件可比其它部件更多发热，所以显示器的一些部分可比其它部分更多发热。

[0008] 加热可影响来自OLED的发射光的特性。除了加速老化之外，由OLED所发射的光的颜色和亮度可由操作温度影响。一些OLED的亮度，具体的讲红色OLED的亮度可随着操作温度提高而降低。随时间推移，随着每个OLED由于使用和温度而老化，在显示器部件上示出的图像可看起来与预期图像不同。控制器可进行改变以补偿在亮度和颜色中的此类偏移。然而，由于每个OLED和在每个OLED下方部件的不可预测的使用，颜色和亮度偏移可横跨显示器而不同地进行。

发明内容

[0009] 下文阐述本文公开的某些实施例的概要。应当理解，给出这些方面仅仅是为了给读者提供这些特定实施例的简明概要，这些方面并非意图限制本公开的范围。实际上，本公

开可涵盖下文可能未阐述的多个方面。

[0010] 由于终端用户差别使用显示器和部件,老化可以不可预测的方式进行。知道OLED的操作温度、温度历史和/或使用过程可改善补偿。因此,本公开的实施例涉及OLED显示器和调节OLED显示器以保持所需外观的技术。热传感器可集成在OLED显示器中,并且可用于确定单个OLED或OLED的区域的当前温度、温度历史和/或热特征图,使得至OLED或OLED区域的控制信号可被调节以补偿温度和/或热老化。在一个实施例中,每个OLED与热传感器相关联以测量该特定OLED的温度和/或老化特性。集成热传感器可允许控制器在显示器寿命期间保持基本上均匀的显示器外观,而无论使用和温度变化。

[0011] 处于高操作温度的OLED可发射与处于低操作温度的OLED不同的光,对于具有不均匀温度梯度的显示器,这可导致差的显示器质量。由于周围环境、由OLED显示器的部件消耗的功率,或由在OLED显示器下方的部件(例如,处理器、无线电发射器)所发射的热量,不均匀的温度可横跨显示器而存在。在一些实施例中,集成热传感器测量横跨显示器的OLED的温度以创建温度图。温度图可指示具有越过已知阈值的当前操作温度的OLED,使得发射光不与目标发射光匹配,和/或在平均更高的温度可指示哪些OLED相对于其它OLED更快老化的情况下,温度图可与OLED的历史平均温度相关。在一些实施例中,控制器可至少部分地基于显示器的温度图,调节OLED的驱动强度以补偿在亮度和/或颜色中的偏移。在其它实施例中,控制器可至少部分地基于显示器的温度图,将要显示的图像从显示器的一部分移动到另一部分。在其它实施例中,在OLED显示器下方的一些部件的操作可至少部分地基于显示器的温度图而调节或减缓。

[0012] 如上所述,老化的OLED可发射与较少老化的OLED不同的光,并且操作温度影响老化。随着OLED以不同的速率老化并且受到长效提高的操作温度,显示器外观的总体质量可降低。在一些实施例中,温度图可有助于用于每个OLED的老化确定。温度和使用过程可记录在存储器中并且用于确定每个OLED或显示器部分的老化。

[0013] 控制器可确定用于每个OLED的补偿,使得从每个OLED所发射的光基本上与用于每个OLED的光目标匹配。在一些实施例中,补偿可基于老化确定与存储在存储器中的校准曲线、表格、算法等之间的比较。控制器可调节用于每个OLED的驱动强度以发射具有目标属性的光,从而补偿操作温度和/或老化的影响。该调节可延长显示器的使用寿命,并且保持所需的显示器外观比另外可能的显示器外观使用寿命更长。

附图说明

- [0014] 在阅读以下详细描述并参考附图时,可更好地理解本公开的各个方面,其中:
- [0015] 图1是根据本公开的各方面的具有电子显示器和其部件的电子设备的框图;
- [0016] 图2是根据本公开的各方面的以计算机形式的图1的电子设备的实例的透视图;
- [0017] 图3是根据本公开的各方面的以手持设备形式的图1的电子设备的实例的前视图;
- [0018] 图4是根据本公开的各方面的具有在OLED设备上方设置的热传感器的OLED的一部分的横截面侧视图;
- [0019] 图5是根据本公开的各方面的具有OLED层中的热传感器的OLED的一部分的横截面侧视图;
- [0020] 图6是根据本公开的各方面的具有在OLED设备下方设置的热传感器的OLED的一部

分的横截面侧视图；

[0021] 图7是根据本公开的各方面的示出关于OLED白点的老化影响的图表；

[0022] 图8是根据本公开的各方面的示出关于OLED色度的温度影响的图表；

[0023] 图9是根据本公开的各方面的具有用于每个OLED的热传感器的OLED阵列的示意图；

[0024] 图10是根据本公开的各方面的在电子设备内的部件放置的前视图；

[0025] 图11是根据本公开的各方面的如图10所示放置的部件上方的显示器的温度图的图形表示；

[0026] 图12是根据本公开的各方面的横跨手持设备的显示器的区域的前视图；

[0027] 图13是根据本公开的各方面的具有在每个区域中设置的热传感器的区域中布置的OLED阵列的示意图；

[0028] 图14是根据本公开的各方面的示出用于操作OLED显示器以基于温度图来调节部件或OLED的方法的流程图；以及

[0029] 图15是根据本公开的各方面的示出用于操作OLED显示器以基于每个OLED的年龄来调节每个OLED的方法的流程图。

具体实施方式

[0030] 下文将描述一个或多个具体实施例。为了尽力提供这些实施例的简明描述，在说明书中并未描述实际实施的所有特征。应当认识到，在任何这种实际实施的开发中，像任何工程学或设计项目中那样，必须要做出众多实施特定的决策以实现开发者的具体目标，例如符合可能随实施而变化的与系统相关和与事务相关的约束条件。此外，应当认识到，这种开发工作可能很复杂而且费时，但对于受益于本公开的普通技术人员而言仍然是一种常规的设计、生产和制造工作。

[0031] 在介绍本公开的各种实施例的元件时，冠词“一个”、“一种”和“该”旨在意指存在所述元件中的一者或多者。术语“包含”、“包括”和“具有”旨在指包括在内，并且意指可能存在除列出元件之外的附加元件。另外，应当理解，对本公开“一个实施例”或“实施例”的引用并非旨在解释为排除也结合所引述特征的附加实施例的存在。

[0032] 本公开涉及系统、显示器和技术，该系统、显示器和技术将热传感器与电子显示器集成以至少部分地基于来自热传感器的温度测量来区别地控制显示器的部分和/或在显示器下方的部件。OLED显示器使用OLED阵列以示出横跨显示器的图像。每个OLED基于其驱动条件和结构来发射某些颜色和亮度的光。这些系统、显示器和技术可用于通过对OLED补偿在亮度和/或颜色中的变化来改善显示器的外观。

[0033] OLED的颜色和亮度在相同的驱动条件下随时间推移而不恒定。由OLED所发射的光的属性可依赖于操作温度。集成在OLED显示器内的热传感器可测量操作温度，使得控制器可对驱动条件补偿以抵消温度的影响。在一些实施例中，热传感器与OLED一起设置在显示器中，使得每个OLED可根据其所测量的操作温度被补偿。在其它实施例中，热传感器可与横跨显示器的OLED组一起设置在显示器中。来自横跨显示器的热传感器的温度测量可用于生成温度图以指示横跨显示器的温度。

[0034] 温度图也可被利用来确定由在显示器下方的部件所生成的热量。在一些实施例

中,控制器可调节部件的操作以改变特定区域的温度。在某些实施例中,控制器使部件减缓。在另一个实施例中,控制器调节信号强度。

[0035] 即使显示器的全部OLED充分补偿操作温度,OLED的老化也可影响由OLED发射的光的属性。此外,温度影响老化。来自温度图的随时间推移而记录的温度可创建用于每个OLED的温度历史(例如,运行的平均温度),并且温度历史可存储在存储器中。存储在存储器中的使用过程可包括用于每个OLED的总操作时间。温度和使用过程可用于确定每个OLED的老化程度。控制器然后可基于所确定的老化程度,对每个OLED的驱动强度进行补偿。在一些实施例中,充分的补偿导致基本上均匀的显示器外观,无论是操作温度变化还是横跨显示器的老化。

[0036] 在一些实施例中,驱动强度可通过制造设定、用户输入和/或从传感器诸如热传感器传输的信息来调节。在一些实施例中,校准曲线可用于调节OLED的驱动强度或显示器的部分以补偿操作温度和/或老化影响。

[0037] 多种电子设备可将电子显示器与上述集成热传感器结合。描述电子设备10的一个实例在图1的框图中显示,除了其它方面之外,该电子设备10可包括一个或多个处理器22(例如,中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU))、存储器28、显示器14、输入结构16、输入/输出(I/O)控制器20、I/O端口18,和/或网络设备26。图1中所示的各种功能框可包括硬件、可执行指令或两者的组合。在本公开中,处理器22和/或其它数据处理电路通常可称为“数据处理电路”。该数据处理电路可全部或部分地体现为软件、固件、硬件或它们的任何组合。此外,数据处理电路可以是单个所包含的处理模块,或可全部或部分地结合到电子设备10内的任一个其它元件内。

[0038] 如图1所示,处理器22和/或其它数据处理电路能够可操作地与存储器28耦接。以这种方式,处理器22可执行指令以进行电子设备10的各种功能。除了其它方面之外,这些功能可包括生成将要显示在显示器14上的图像数据。由处理器22执行的程序或指令可被存储在任何合适的制造制品中,该制造制品包括至少共同地存储指令或例程的一个或多个有形的计算机可读介质,诸如存储器28。存储器28可表示例如随机存取存储器、只读存储器、可重写闪存存储器、硬盘驱动器和光盘。

[0039] 所描绘的电子设备包括显示器14诸如OLED显示器。根据某些实施例,显示器14可包括触敏元件或结合触敏元件被提供。此类触敏显示器可称为“触摸屏”,并且另外可称为或叫做触敏显示器系统。例如,显示器14可以是可立即检测多个触摸的MultiTouchTM触摸屏设备。

[0040] 图1仅为特定具体实施的一个实例,并且旨在示出可存在于电子设备10中的部件的类型。这些部件可在电子设备10的各种实例中发现。以举例的方式,图1的电子设备10可表示如图2所示的计算机、如图3所示的手持设备或类似设备的框图。如图2所示的此类电子设备可包括购自Apple Inc., Cupertino, California的MacBook[®]、MacBook[®] Pro、MacBook Air[®]、iMac[®]、Mac[®] mini或Mac Pro[®]型号。

[0041] 如图2所示,电子设备10包括支持并且保护内部部件诸如处理器、电路和控制器等等的外壳12,该控制器可用于生成图像以在显示器14上显示。外壳12也允许触及用户输入结构16,诸如可用于与电子设备10进行交互的触摸屏、小键盘、触控垫和按钮。例如,用户输

入结构16可由用户操纵以操作图形用户界面(GUI)和/或在电子设备10上运行的应用程序。在某些实施例中,输入结构16可由用户操纵以控制显示器14的属性,诸如亮度或颜色。电子设备10也可包括各种I/O端口18,该I/O端口18允许设备10至外部设备的连接,诸如电源、打印机、网络或其它电子设备。

[0042] 电子设备10还可采用如图3大体所示的手持设备30的形式。手持设备30可表示例如便携式电话、媒体播放器、个人数据管理器、手持式游戏平台或此类设备的任何组合。以举例的方式,手持设备30可以是购自AppIe Inc., Cupertino, California的iPod®或iPhone®型号。在其它实施例中,手持设备30可以是电子设备10的平板电脑尺寸的实施例,其可以是例如购自AppIe Inc.的iPad®型号。

[0043] 手持设备30可包括壳体36以保护内部部件免受物理损坏并且屏蔽所述内部部件以避免电磁干扰。壳体36可包围显示器14,该显示器可显示指示符图标38。指示器图标38除了别的之外还可指示蜂窝信号强度、蓝牙连接和/或电池寿命。I/O接口18可通过壳体36打开,并且可包括例如连接至外部设备的来自AppIe Inc.的专有I/O端口。与显示器14结合的用户输入结构16可允许用户控制手持设备30。麦克风32可获得用户语音的各种语音相关特征,并且扬声器34可启用音频回放和/或某些电话功能。

[0044] 图4至图6中所示的OLED显示器的部分的横截面侧视图可结合在任一个电子设备10中,包括如上所述的计算机或手持设备30。具有集成热传感器的OLED显示器的不同实施例部分在图4至图6中示出,并且可大体称为显示器14A、14B和14C。可以理解的是,OLED层44通常具有许多部件,诸如阳极、阴极以及在阳极和阴极之间设置的一个或多个有机层。在适当的电压施加到OLED层44时,正电荷和负电荷在有机层中组合以发射光。该光的特性包括亮度和颜色至少部分地取决于施加的电压和有机层的属性。

[0045] 如图4所示,OLED显示器14A的实施例可包括多个层。OLED层44可设置在衬底46上方并且顶层40可设置在OLED层44上方。衬底46可包括玻璃、塑料、其它合适的材料或它们的组合,并且可以是刚性或柔性材料。此外,在不同的实施例中,衬底46可以不透明、反光半透明或透明。顶层40可形成环境屏障以减少OLED层44对环境要素的暴露,该环境要素诸如空气、氧气、水、油、辐射和具有对OLED层44的负面效应的其它要素。在一些实施例中,顶层40也可保护OLED层44免受直接环境接触和震动。顶层40可包括玻璃、塑料、其它合适的材料或它们的组合,并且可以是刚性或柔性材料。

[0046] OLED显示器可分类为底部发射或顶部发射。在底部发射OLED显示器中,OLED朝衬底46并且通过衬底46发射光。底部发射可需要透明或半透明衬底46和底部电极,使得发射光可穿过两层。顶部发射OLED显示器包括发射与衬底46相对的光的OLED。顶部发射OLED显示器的衬底46可以不透明、反光、半透明或透明。

[0047] OLED显示器14A也可包括传感器层42。传感器层42可包括传感器,诸如热传感器、热电偶、热敏电阻器、电阻温度计或它们的组合。在一些实施例中,热感测OLED显示器14A可包括在OLED层44和顶层40之间设置的传感器层42。传感器层42可在OLED显示器14A中基本上透明,使得由OLED层44发射的光可透射通过传感器层42并且透射出OLED显示器14A。在如图5所示的另一个实施例中,传感器和OLED可在显示器14B的衬底46和顶层40之间的相同层43上。在此类实施例中,热传感器可在薄膜晶体管(TFT)制造过程或另一个过程期间与OLED

一起制造。在如图6所示的另一个实施例中，传感器层42可直接设置在OLED显示器14C的衬底46上方，并且设置在OLED显示器14C的OLED层44和顶层40两者的下方。在其它实施例中，传感器可设置在多个层中。

[0048] 在OLED层43和44内称为像素的一些OLED组可发射互补颜色的光(例如,红、绿、蓝、青、品红、黄)，该光可结合以产生各种颜色的光，包括基本上白色的光。然而，不同的光源可不产生相同的白色调。光源的白点是用于比较光源的一组色度值。光源的白点与其颜色和其部件的光相关联。相对于组合的OLED的像素，由于包括温度和使用的许多因素，因此对于每个部件颜色保持白点所需的驱动强度可改变。

[0049] 作为进一步的复杂因素，不同颜色的OLED可没有相同的使用特征图。例如，蓝色OLED的亮度可比在相同时间长度内操作的红色OLED的亮度更迅速降低。此外，从OLED发射的光的颜色可随时间推移而偏移。以举例的方式，图7示出了图表114，该图表114示出随着OLED老化，黄色OLED的色度如何可随时间推移而偏移。具体地，图表114为包括黄色荧光体OLED的光示出了在色度上的变化。色度可由与色彩空间色度图表的x轴和y轴分别对应的成组x和y色度值来定义。在图表114中，y轴116示出色度值并且x轴118示出以小时为单位的光的操作寿命。x色度值由曲线120示出，并且y色度值由曲线122示出。如由曲线120所示，x值可随着使用大体从红色偏移到蓝色。如由曲线122所示，y值可随着使用大体从黄色偏移到蓝色。总体地，该光的白点可朝偏蓝色调偏移。

[0050] 此外，不同颜色的OLED可没有相同的温度特征图。例如，红色OLED的亮度在高温下可比在相同温度的蓝色OLED更多地降低。高温也可加速在亮度或颜色中的老化偏移。图8示出图表124，该图表124示出不同着色的OLED的亮度如何可随着温度而改变。y轴126指示OLED的相对通量，并且x轴指示以摄氏度为单位的温度128。一般来讲，通量可以是来自OLED的光总量的相对百分比。独立的线130、132和134中的每个对应于归一化到25摄氏度的不同颜色OLED。具体地，线130表示对于红色OLED在通量中的变化，线132表示对于蓝色OLED在通量中的变化，并且线134表示对于绿色OLED在通量中的变化。通量大体随着温度提高而降低，并且在通量中的降低速率在不同颜色的OLED之间改变。变化的不同速率可导致在白点中的偏移。例如，因为在像素内的OLED的相对通量可变化，所以像素的白点可随着提高的温度而偏移。

[0051] 为解决这些问题，图9示出显示器14，该显示器14具有OLED阵列66、热传感器55、功率驱动器64a、图像驱动器64b、控制器62和可能的其它部件。OLED 66由功率驱动器64a和图像驱动器64b(统称驱动器64)驱动。每个功率驱动器64a和图像驱动器64b可驱动一个或多个OLED 66。在一些实施例中，驱动器64可包括用于独立驱动多个OLED 66与一个驱动器64的多个信道。

[0052] 功率驱动器64a可借助于扫描线路S₀, S₁, … S_{m-1}和S_m与驱动线路D₀, D₁, … D_{m-1}和D_m连接到OLED 66。OLED 66通过扫描线路S₀, S₁, … S_{m-1}和S_m接收开/关指令，并且生成对应于从驱动线路D₀, D₁, … D_{m-1}和D_m传输的数据电压的驱动电流。驱动电流施加于每个OLED 66以根据来自图像驱动器64b的指令通过驱动线路M₀, M₁, … M_{n-1}和M_n来发射光。功率驱动器64a和图像驱动器64b两者通过相应的驱动线路传输电压信号，以在由控制器62所确定的状态处操作每个OLED 66来发射光。每个驱动器可提供在足以操作每个OLED 66的占空比和/或振幅下的电压信号。

[0053] 驱动器64可包括一个或多个集成电路,该集成电路可安装在印刷电路板上并且由控制器62控制。驱动器64可包括电压源,该电压源提供电压给例如在每个OLED层的阳极和阴极端部之间的OLED 66。该电压使电流流过OLED 66以发射光。驱动器64也可包括电压调节器。在一些实施例中,驱动器64的电压调节器可以是切换调节器,诸如脉冲宽度调节(PWM)或振幅调节(AM)调节器。使用PMW的驱动器64通过改变占空比来调节驱动强度。例如,OLED控制器62可提高电压信号的频率以提高用于OLED 66的驱动强度。使用AM的驱动器64调节电压信号的振幅以调节驱动强度。

[0054] 当以原始驱动强度驱动时每个OLED 66可在原始亮度和原始颜色处发射光。当如通过PWM或AM调节驱动强度时,从OLED 66发射的光将从原始亮度和原始颜色改变。例如,用于各个OLED 66的占空比可增大和/或减小以产生与用于每个OLED 66的目标颜色或亮度基本上匹配的颜色或亮度。此外,随时间推移,甚至当以原始驱动强度进行驱动时,来自OLED的发射光的颜色和亮度也将由于温度和老化而改变。在一些实施例中,控制器62可在其使用寿命期间调节OLED 66的驱动强度,使得其发射光的颜色和/或亮度保持基本上相同,或相对于显示器14的其它OLED 66至少相同。

[0055] OLED控制器62可通过改变提供给驱动器64的驱动指令来调节驱动强度。具体地,控制器62可发送控制器信号至驱动器64以改变施加于某些OLED 66的电压和/或占空比。例如,控制器62可改变由驱动器64施加于OLED 66的电压以控制该OLED 66的亮度和/或色度。通过提高施加于OLED 66的电压,该OLED 66的亮度提高。相比之下,降低施加于OLED 66的电压降低了其亮度。在其它实施例中,可调节施加于一组OLED的电压的比率以基本上匹配其它OLED的亮度,同时保持相对恒定的颜色。

[0056] OLED 66可在显示器内成组布置以形成像素。像素可包括发射不同颜色的OLED 66组(例如三个或四个),具体地讲互补颜色,诸如红、青、绿、品红、蓝、黄、白及它们的组合。来自每个OLED 66的这些光的颜色可根据来自控制器62的指令混合以创建用于每个像素的具体颜色,包括白色。用于显示器14的每个像素的具体颜色一起在显示器14上形成图像。可调节OLED 66中的一些或全部的驱动强度以实现用于显示器14的均匀外观。理想的均匀显示器14可以如此,使得如果每个像素被指示为发射相同颜色和亮度的光,则用户将感知不到横跨显示器14的颜色或亮度变化。相反,整个显示器将具有如由用户感知的基本上相同颜色和亮度。

[0057] 在一些实施例中,热传感器55可在显示器14中与OLED 66一起设置,以向控制器62提供OLED 66的操作温度。热传感器55借助于热传感器线路 T_0, T_1, \dots, T_k 耦接至OLED控制器62。在如图9所示的一些实施例中,每个热传感器55可与OLED 66以1:1的比率在显示器14中一起设置。每个热传感器55测量OLED 66的操作温度并且传输该测量至控制器62。控制器62可将所测量的操作温度存储在存储器28中。在一些实施例中,控制器62可存储温度历史的参数,诸如最大操作温度、最小操作温度、在操作期间的热传感器55的运行平均温度、OLED 66高于阈值温度的操作持续时间,或它们的组合。

[0058] 控制器62可使用存储在存储器28中的信息来支配驱动器64的操作。例如,存储器28可存储定义每个OLED 66的目标亮度和/或颜色的值,以及校准曲线、表格、算法等。存储器28也可存储定义驱动强度调节的值,可进行该调节以补偿在发射亮度和/或颜色中的偏移。在一些实施例中,控制器62可在显示器14的操作期间动态调节驱动强度以保持与用于

每个OLED 66的目标亮度或颜色相匹配的光输出。每个OLED 66的操作温度、温度历史和使用过程可使每个OLED 66的发射颜色或亮度无法匹配目标亮度或颜色,除非这些影响被补偿。

[0059] 控制器62可基于所测量的操作温度和存储在存储器28中的校准曲线、表格、算法等的比较来确定对于每个OLED 66的补偿调节。在一些实施例中,补偿可改变由每个OLED 66所发射的光的亮度和/或颜色以匹配用于该OLED 66的亮度和/或颜色目标。控制器62也可从所测量的操作温度生成温度图以识别横跨显示器的所测量的操作温度。温度图可指示横跨显示器的各种温度参数,包括实际的操作温度、相对温度、变化温度、温度历史(例如,运行的平均温度)等。控制器62可利用温度图以调节每个OLED 66的驱动强度,从而补偿由于温度影响而在颜色和/或亮度中的偏移。在一些实施例中,调节可针对整个显示器进行。在其它实施例中,调节可仅针对由温度和/或老化更多影响的显示器的某些部分进行。例如,由控制器62进行的调节可改变图像在显示器14上示出的位置。图像位置可改变至具有不同温度图特性的显示器区域,诸如移动图像以由具有更低或更高均匀温度的OLED 66示出。

[0060] 集成在显示器14中的热传感器55可测量由于周围环境和电子设备10内的环境两者所导致的OLED 66的操作温度。在图10所示的实施例中,手持设备30内的部件57在显示器14的下方示出。由于覆盖手持设备一侧很多表面积的显示器14,许多部件57整体或至少部分地位于显示器14的一部分的下方。部件57可包括但不限于射频(RF)发射器50、电池51、CPU 52、GPU 53和散热器54。RF发射器50可发送和接收用于许多应用的电磁信号,该许多应用包括电话呼叫、互联网浏览、蓝牙连通性等。电池51对手持设备30的部件供电。CPU 52可执行用于手持设备30的处理功能。GPU 53可处理要在显示器14上显示的图形。散热器54可物理耦接至多个部件57以消散热量。

[0061] 在手持设备30的用户操作期间,部件57将用于变化的量。流过部件57的电流可通过电阻加热、发热部件和显示器14的部分生成热量。一些部件57诸如散热器54可物理耦接而不是电气耦接至其它部件57。此类物理耦接部件57可不生成热量本身,但是可从一个发热部件57传导热量到手持设备30的另一个更冷却区域。横跨显示器14集成的热传感器55可测量在显示器14上方的OLED 66的操作温度。如图11所示,温度测量可用于生成显示器14的温度图75,该温度图75可有助于用于显示器14的每个OLED 66的温度历史。在一个实施例中,温度图75可在显示器14上示出。

[0062] 在一个实施例中,电流流动和热量生成从一个部件57到另一个部件可不相同。一些部件57可吸取更多的电流,因此比在某些用户操作期间的其它部件生成更多的电阻热量。例如,主要使用手持设备30用于电话呼叫或互联网下载的一个用户可比主要收听在手持设备上存储的音乐的另一个用户更多地利用RF发射器50。又如,一个用户可使用将巨大需求设置在CPU 52而不是GPU 53上的应用程序,而另一个用户可使用图形密集53但不利用CPU 52同样多的应用程序(例如游戏)。手持设备的实际终端使用可从一个用户改变到另一个用户,导致在任何给定的时间并且在历史上横跨显示器14的差异温度。因此,温度图75将根据使用而改变。

[0063] 对应于假设电子设备10的巨大CPU 52使用和相对少量RF发射器50使用的温度图75的实例在图11中示出。如上述所讨论,控制器62可存储来自热传感器55的测量温度以生

成温度图75。在此示出的温度图75指示横跨显示器14的记录的运行平均操作温度。温度图75可传达用于每个OLED 66或用于OLED 66组(例如一个或多个像素)的运行平均温度。例如,在此示出的从最暖到最冷的显示器14的平均温度可以是CPU温度特征图72,之后是GPU温度特征图73、电池特征图71和RF发射器特征图70。在一个实施例中,每个温度特征图70、71、72、73和74可密集地对应在手持设备30内的部件位置(例如,图10)。与特定部件57相关的温度特征图可不均匀。例如,热量可局限在部件57内。在一个实施例中,散热器74特征图示出远离最暖部件57所传导的热量。最接近CPU 52的散热器部分76可比更远离CPU 52的散热器部分77和78更暖。

[0064] 如上述所讨论,在一个实施例中,控制器62(图9)可利用温度图75以确定用于OLED 66的补偿,从而抵消由于所测量的操作温度所导致的颜色和/或亮度偏移。在另一个实施例中,温度图75可用于估计在示器下方的每个部件57的温度。控制器62可基于部件57对某些OLED 66的操作温度的影响来调节部件57的操作。例如,在CPU 52上方的温度图75可指示提高的操作温度,从而影响由在CPU上方的OLED 66所发射的光。基于温度图75,控制器62可减缓CPU 52以降低在CPU 52上方的OLED 66的操作温度。这可通过降低温度来补偿在一些OLED 66的亮度和/或颜色中的偏移,而不改变那些OLED 66的驱动强度。在一些实施例中,控制器62可基于温度图75来调节OLED 66的驱动强度和部件57的操作两者。例如,控制器62可减缓CPU 52并且提高用于在CPU上方的OLED 66的驱动强度以补偿那些OLED 66的亮度和/或颜色中的偏移。

[0065] 在一些实施例中,控制器62可将使用过程存储在存储器28中。而温度历史可涉及通过横跨显示器14设置的热传感器55所测量的测量温度,使用过程可涉及横跨显示器14而设置的OLED 66的测量使用。例如,控制器62可将施加于OLED 66的操作时间和/或驱动强度存储为使用过程。

[0066] 控制器62可使用OLED 66的温度历史和使用过程以确定每个OLED 66的老化。因为温度可影响通过使用老化的速率,所以控制器62可确定由于温度导致的老化量。控制器62也可基于老化程度与在存储器28中存储的校准曲线、表格、算法等的比较,对用于每个OLED 66的驱动强度确定补偿调节。在一些实施例中,控制器62可单独地基于每个OLED 66的年龄,对每个OLED 66进行驱动强度调节来补偿颜色和/或亮度中的偏移。在没有此类调节的情况下,因为某些OLED 66更快老化,所以部件57的轮廓可随时间推移在显示器14上变得可见,从而负面影响显示器14的外观。

[0067] 在其它实施例中,控制器62可基于OLED 66的年龄和当前操作温度,对OLED 66进行驱动强度调节。如上述所讨论,控制器62可调节OLED 66的驱动强度以补偿在发射的颜色和/或亮度中的偏移。在一些实施例中,控制器62可进行补偿以改变图像在显示器14上示出的位置。图像位置可改变到具有不同温度图老化特性的显示器区域,或两者。例如,因为在RF发射器50上方的OLED 66平均更暖,并且因此比在电池51上方的OLED 66更加老化,所以将在RF发射器50的部分上方显示的图像可移动以显示在电池51的上方。在一些实施例中,图像可横跨显示器14移动以获得用于图像的最佳外观或最小化对OLED 66的调节。

[0068] 一般来讲,控制器62可调节每个OLED 66的驱动强度,以补偿由于OLED 66的所测量的操作温度、OLED 66的温度历史、OLED 66的使用过程或它们的组合所导致的颜色和/或亮度中的偏移。例如,驱动强度可被调节为补偿局部老化和横跨显示器的OLED 66的总体老

化两者。在一些实施例中，控制器62可对不同老化的OLED 66进行驱动强度调节，以使所发射的光基本上匹配其它OLED 66或颜色和/或亮度目标。另选地，控制器62可对其它较少老化的OLED 66或对围绕的OLED 66进行驱动强度调节，以使不同老化的OLED 66比之前更不明显。作为另一种替代形式，控制器可对较多老化的OLED 66和较少老化的OLED 66两者进行调节以改善显示器的总体可见性。控制器62可采用AM、PWM或其它合适技术以改变驱动强度。

[0069] 在一些实施例中，每个热传感器55可与多于一个的OLED 66一起设置在显示器14中。在图12所示的实施例中，热传感器55设置在显示器14的区域60中以测量每个区域60的温度。每个区域60包括至少一个热传感器55和邻近热传感器55的至少一个OLED 66。例如，横跨显示器14的每个区域60的温度可改变，从而影响如上讨论的外观。热传感器55可响应于测量温度而以电信号的形式传输信息给控制器62。

[0070] 区域60可布置在如图12所示的显示器14平面上方的栅格中或矩阵中，但区域布置可不限于该配置。在一些实施例中，区域60可条带、圆形或不规则形状布置。区域60可具有横跨显示器14的均匀形状和尺寸或具有变化的形状和尺寸。在一些实施例中，显示器14的某些区域将具有更多的区域60，并且可能地具有比其它区域更多的热传感器55。区域60的数量、尺寸和形状可影响温度图75的分辨率。例如，具有局部热源的部件57上方的区域60的尺寸可被设定为更小，使得更精确的温度图75可被测量。在使用期间具有基本上均匀温度的部件57可具有较少的区域60和可能较少的热传感器55。区域60可定义为具有某些数量的OLED 66或定义为最接近每个热传感器55的OLED 66。

[0071] 如图13所示在横跨显示器的区域60中设置的OLED 66和热传感器55也可具有功率驱动器64a、图像驱动器64b、控制器62和可能的其它部件。OLED 66可布置在区域60中，使得每个区域60包括热传感器55。在如图13所示的实施例中，每个区域60可包括子像素阵列，该子像素阵列包含多个红色OLED 66R、相同数量的绿色OLED 66G、相同数量的蓝色OLED 66B和相同数量的白色OLED 66W。在此类配置中，温度图75的分辨率可通过将总体显示器分辨率除以区域60的数量来确定。在其它实施例中，每个区域60可包括不同的数量或颜色组的OLED 66。

[0072] OLED 66、热传感器55、驱动器64和控制器62可以图9如上所述基本上相同的方式起作用，不同的是热传感器55与OLED 66的区域60而不是与各个OLED一起设置。与区域60一起设置的热传感器55测量每个区域60的操作温度，并且控制器62可基于这些所测量的区域温度生成温度图75。在一些实施例中，控制器62可基于温度图75对在每个区域60内的OLED 66进行补偿调节。调节可包括调节每个区域中OLED 66的驱动强度，或改变将在显示器上示出的图像的位置。在其它实施例中，控制器62可调节显示器14的区域60下方的部件57的操作。在一些实施例中，控制器62可调节OLED 66的驱动强度和部件57的操作两者。

[0073] 如上所述，从区域温度生成的温度图75可用于为每个区域60和在每个区域60内的OLED 66确定温度历史。控制器62也可基于存储在存储器28中的用于每个区域60的温度历史和使用过程来确定每个OLED 66的老化。在一些实施例中，控制器62可基于每个区域60或OLED 66的所确定的老化来调节每个区域60内的OLED 66的驱动强度。在其它实施例中，控制器62可基于每个区域60或OLED 66的所确定的老化和温度图75两者来对在每个区域60内的OLED 66进行补偿调节。

[0074] 用于操作上述OLED显示器14的方法在图14和图15中示出。如图14所示的方法100可基于本操作温度的温度图75来调节部件57或在显示器14上示出的图像。方法100可与显示器14一起使用,该显示器14具有横跨显示器14以1:1比率与OLED 66一起设置的热传感器55或横跨显示器14与OLED 66的区域60一起设置的热传感器55。热传感器55首先测量(框102)在每个热传感器55处的温度。在一些实施例中,该温度可与每个分别耦接的OLED 66的操作温度关联。在其它实施例中,该温度与显示器的区域60的操作温度关联。热传感器55传输温度信息给控制器62以处理所测量的操作温度。

[0075] 控制器62从每个热传感器55接收温度信息,并且创建(框104)用于显示器14的温度图75。温度图75可指示横跨显示器14的当前操作温度,识别具有提高的温度和局部热源的部分。例如,由于比其它部件57更多发热的显示器14下方的部件57,温度可横跨显示器14改变。又如,由于局部的外部热源,温度图75可以不均匀。如上述所讨论,温度可影响由OLED发射的光的颜色和/或亮度。控制器62可使用温度图75以确定(框106)哪些OLED 66或区域60可受越过在存储器28中存储的阈值温度的当前操作温度影响。在越过阈值的温度处操作的OLED 66可发射与在阈值温度下方操作的OLED 66明显不同的颜色和/或亮度的光。

[0076] 控制器62然后可进行调节(框108)以补偿与从越过温度阈值的OLED 66所发射的光明显不同的颜色和/或亮度。在一些实施例中,补偿可包括调节用于每个受影响的OLED 66的驱动强度,使得发射光的属性基本上匹配每个相应OLED 66的目标发射光。补偿可通过考虑许多因素来确定,包括OLED具体因素,如测量温度、当前驱动强度、先前驱动强度调节、记录的操作时间和在存储器28中存储的信息,如校准曲线、算法和图表。基于这些因素,控制器62然后可针对由耦接的热传感器55所测量的操作温度调节每个OLED 66。此外,在某些实施例中,驱动强度可被调节以补偿局部提高温度和横跨显示器14的总体提高温度两者。来自这些调节的每个OLED 66的亮度和/或颜色中的变化可改善显示器14的图像质量。

[0077] 在其它实施例中,控制器62可进行调节(框108)以改变图像在显示器14上示出的位置。图像位置可改变到具有不同温度图特性诸如更低的所测量的操作温度的显示器区域。在一些实施例中,图像可横跨显示器14移动以最小化为显示器14的OLED 66做出的总补偿。在其它实施例中,图像可横跨显示器14移动,使得示出的图像可基本上匹配目标图像的颜色和亮度。

[0078] 在其它实施例中,控制器62可确定OLED 66操作越过阈值温度,并且进行调节(框108)以减少由在这些OLED 66下方的部件57生成的热量。随着电流穿过部件57,电阻热量使部件57发热,这可使显示器14和其它部件57发热。如果操作减缓或以其它方式换改变,则电子设备10的部件57可生成较少的热量。例如,在600MHz操作的CPU 52可比在400MHz操作的CPU 52生成更多的热量。又如,来自RF传输器50的传输信号的功率可减小,使得RF发射器50生成较少的热量。在一些实施例中,控制器62可同时调节一个或多个部件57的操作。此外,在一些实施例中,除了调节受影响的OLED 66的驱动强度,控制器62可调节一个或多个部件57的操作。

[0079] 如图15所示的方法220可至少部分地基于每个OLED 66的温度和使用过程,对每个OLED 66或在显示器14上示出的图像进行调节。方法220可与关于图9和图13如上所述的显示器14一起使用,该显示器14具有与OLED 66以1:1比率一起设置或设置在横跨显示器14的区域60中的热传感器55。热传感器55首先测量(框222)在每个热传感器55处的温度。因此,

测量温度可直接涉及近侧OLED 66的操作温度。热传感器55传输温度信息给控制器62以处理所测量的操作温度。

[0080] 如关于先前方法100所讨论的,控制器62从每个热传感器55接收当前的操作温度,并且创建(框224)用于显示器14的温度图75。采用该方法220,控制器62另外可确定(框226)每个OLED 66的温度历史和使用过程。如上述所讨论,温度历史可包括OLED 66的运行平均操作温度、高于阈值温度的操作持续时间等。控制器62也可基于记录操作时间和施加于OLED 66的驱动强度来确定用于每个OLED 66的使用过程。用于每个OLED 55的温度历史和使用过程可记录在存储器28中。

[0081] 在确定用于每个OLED 66的温度历史和使用过程(框226)之后,控制器62然后可确定(框228)参数操作温度、温度历史和使用过程具有的对来自每个OLED 66的发射光的影响。控制器62可通过这些参数与在存储器28中存储的校准曲线、算法或图表的比较来确定这些参数对颜色和/或亮度的影响。

[0082] 控制器62然后可调节(框230)每个OLED 66的驱动强度以补偿由于每个OLED 66的单独老化或老化和所测量的操作温度所导致的在颜色和亮度中的偏移。如上述所讨论,控制器62可基于任一个参数来针对显示器14的局部部分或作为整体的显示器14两者调节驱动强度。控制器62也可基于横跨显示器的OLED 66的温度历史和使用过程来调节显示器14下方的部件57的操作。

[0083] 在其它实施例中,控制器62可改变在显示器14上示出的图像的位置。图像位置可随着不同的老化特性、不同的操作温度或两者而改变到显示器的区域。在一些实施例中,图像可横跨显示器14移动以最小化显示器14的OLED 66所需的总补偿。在其它实施例中,图像可横跨显示器14移动,使得示出的图像可基本上匹配目标图像的颜色和亮度。

[0084] 上文已经通过举例描述了具体实施例,但应当理解可容许对这些实施例做出各种修改和采取替代形式。应当进一步理解,权利要求不旨在限于公开的具体形式,而是要覆盖落在本公开实质和范围之内的所有修改形式、等形式和替代形式。

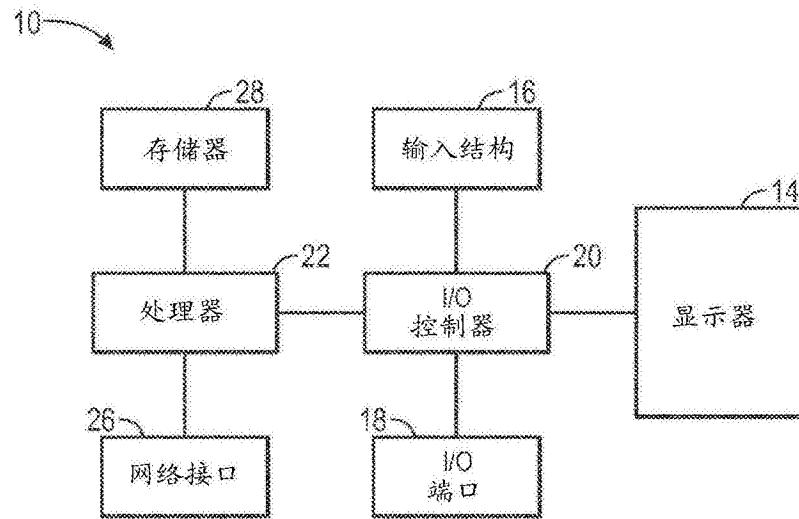


图1

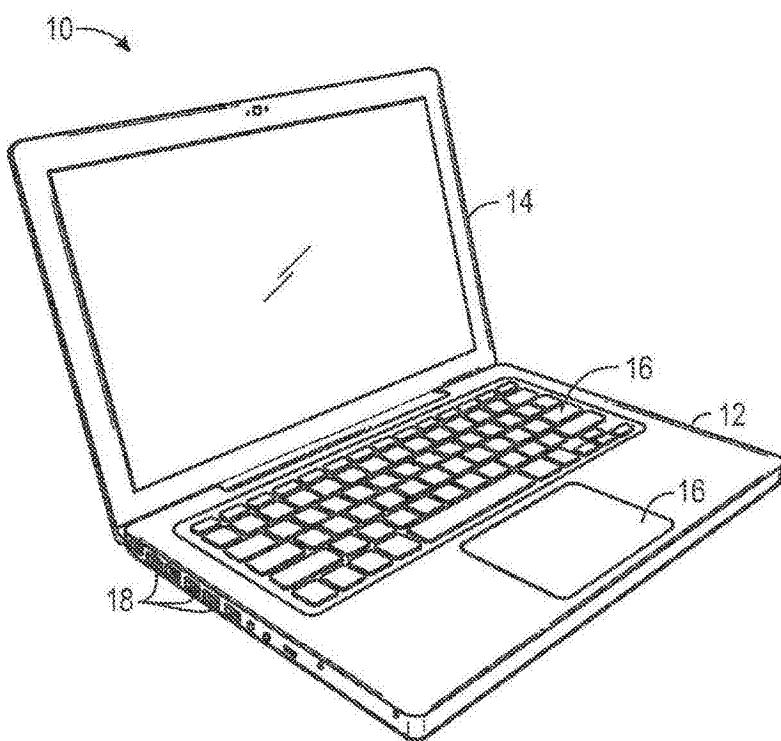


图2

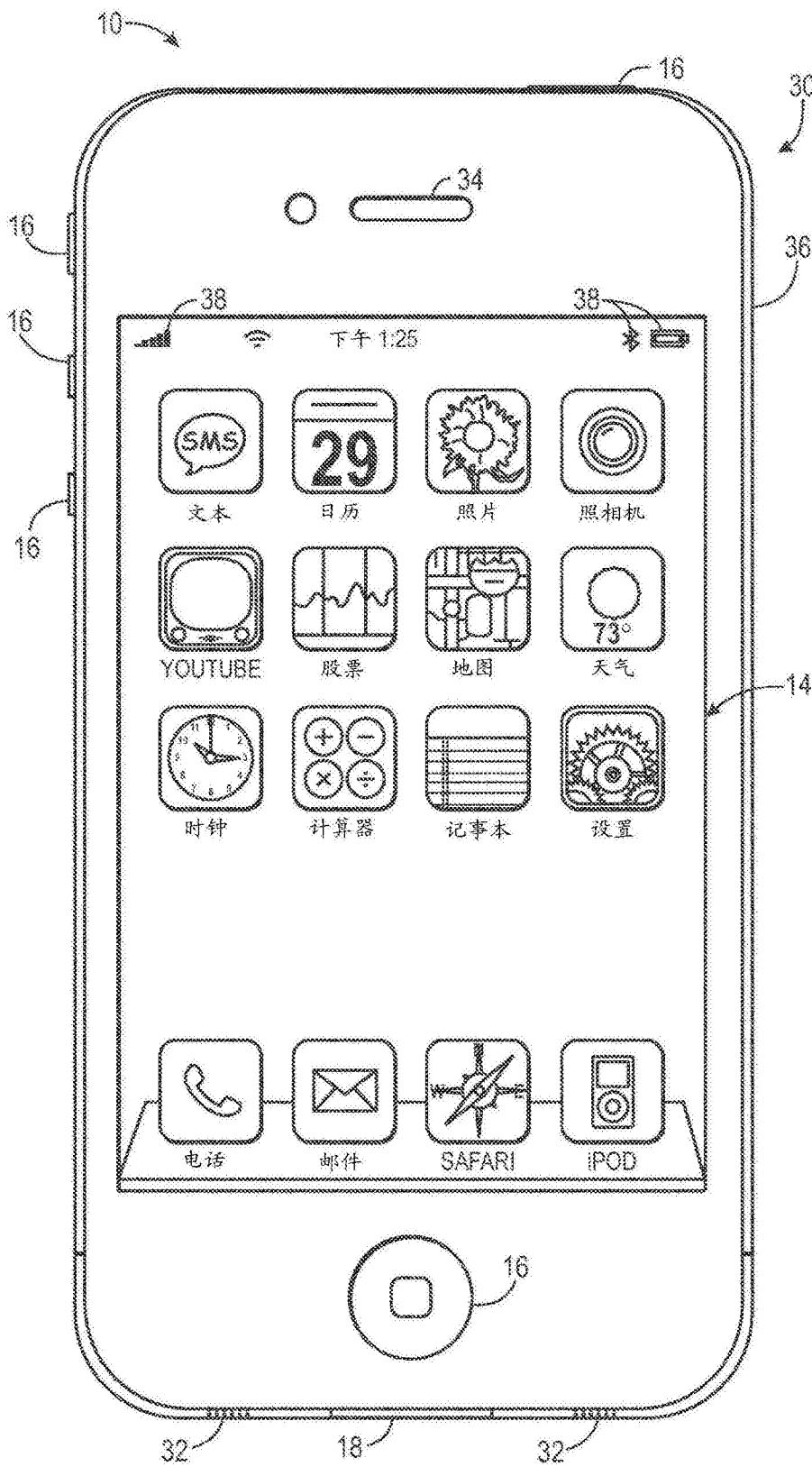


图3

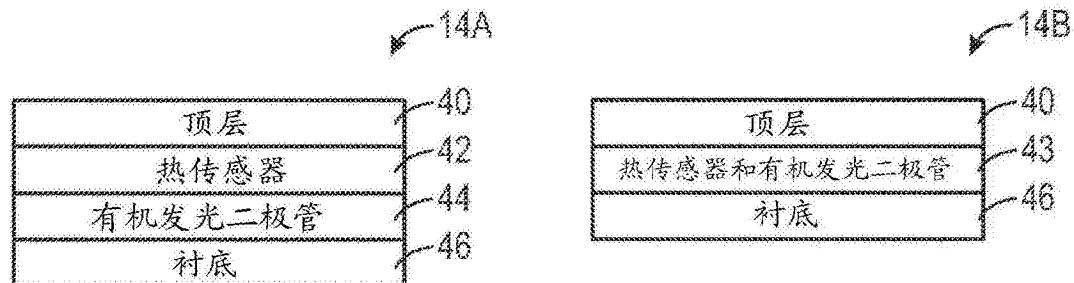


图5

图4

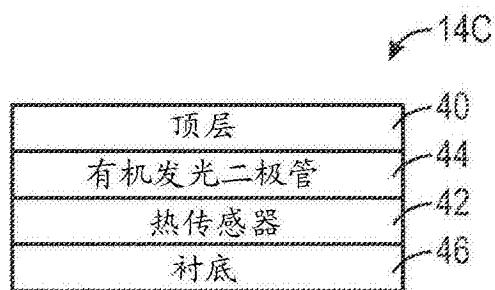


图6

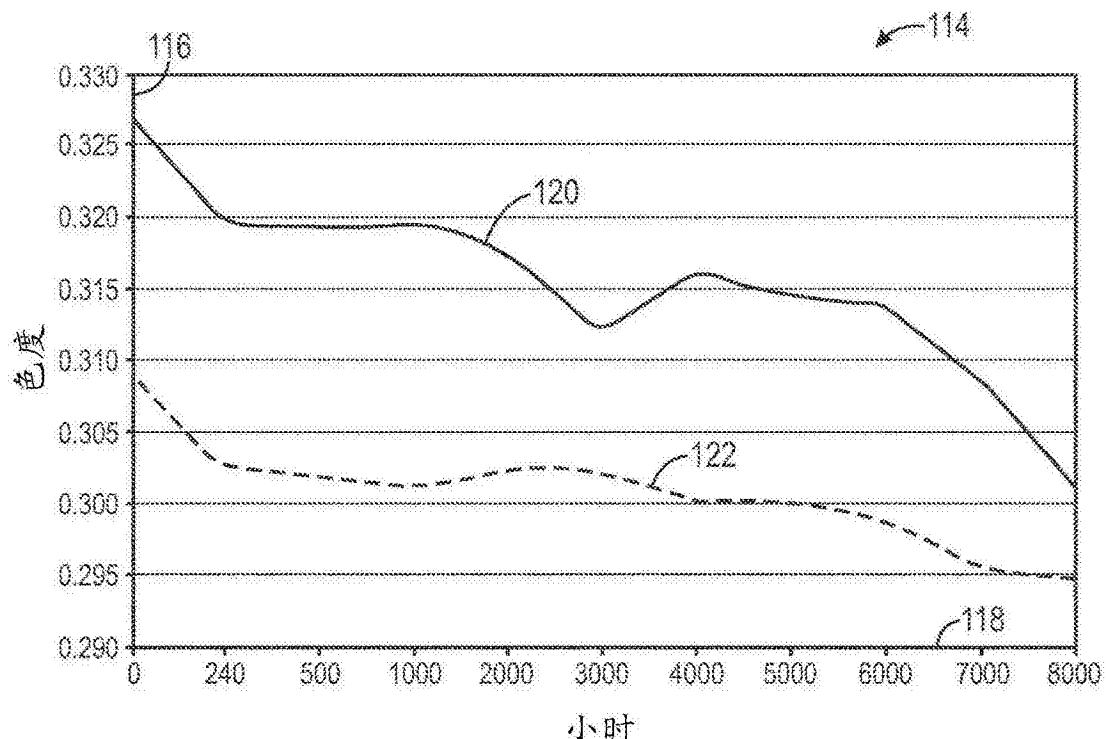


图7

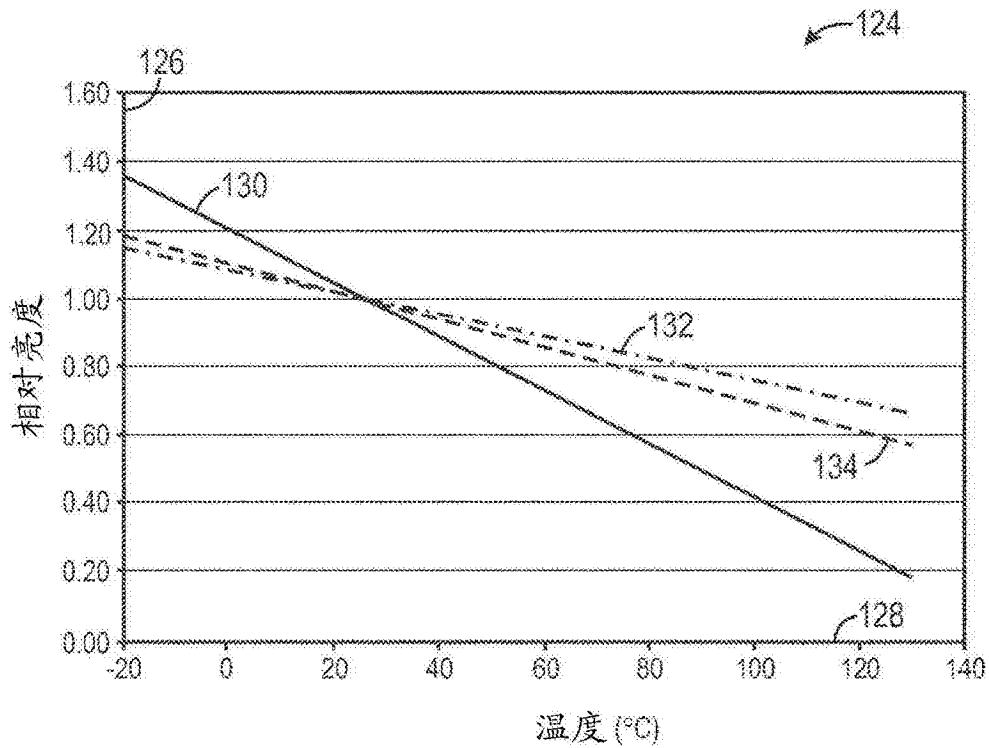


图8

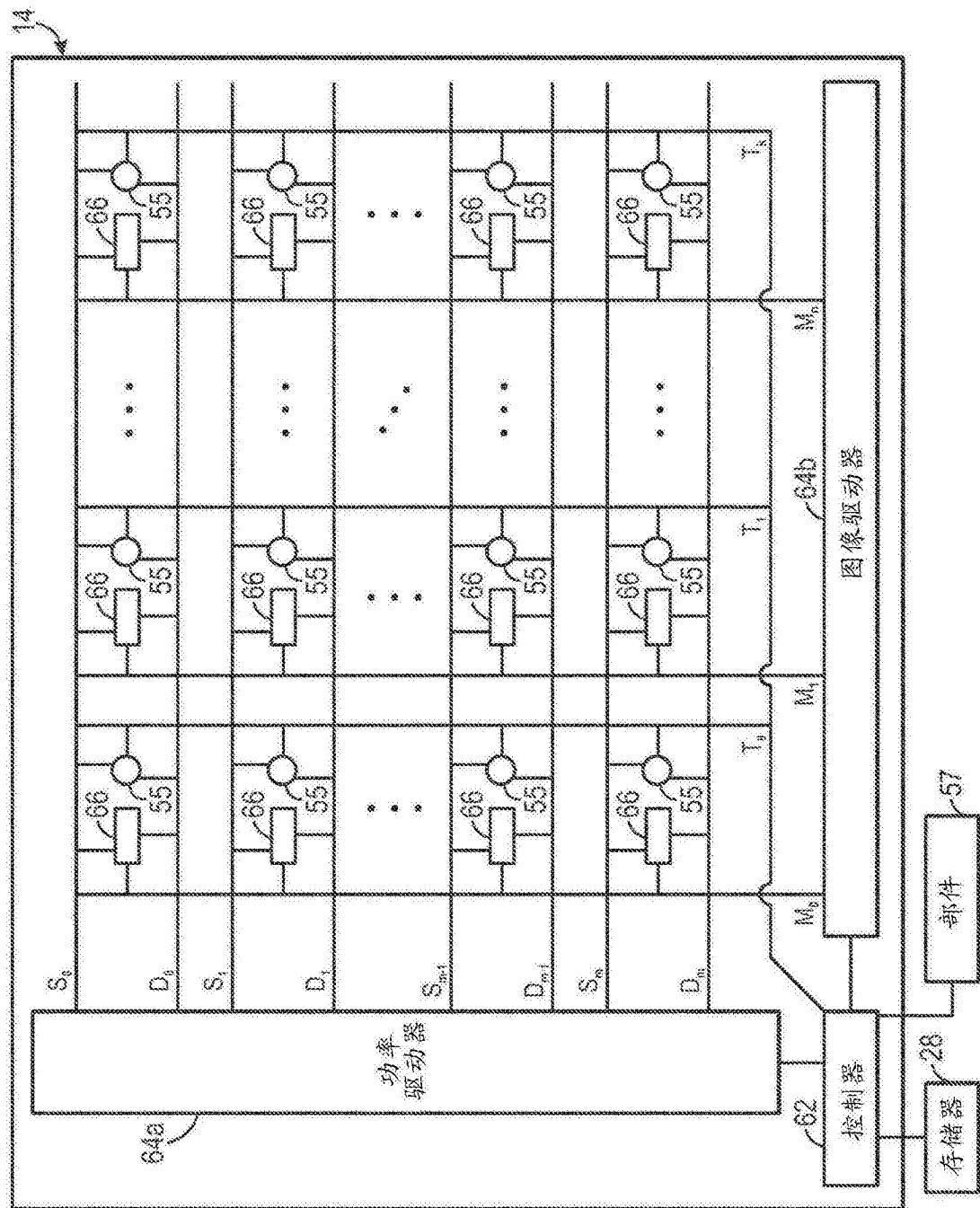


图9

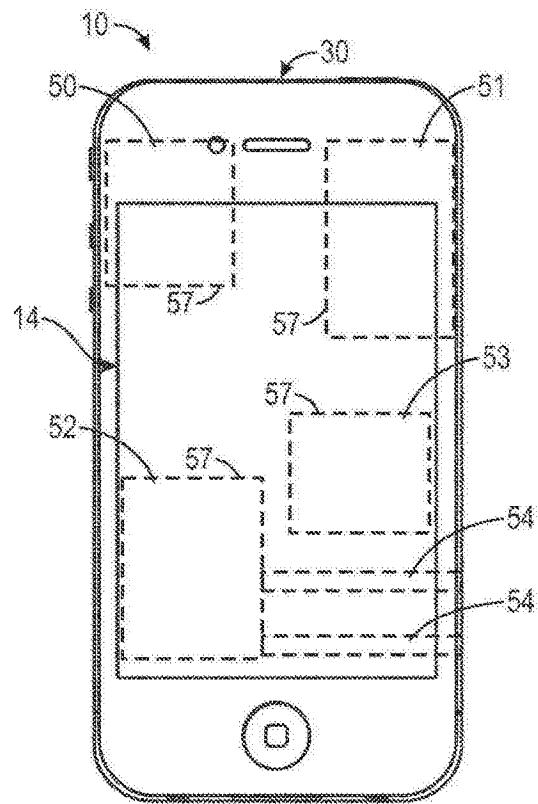


图10

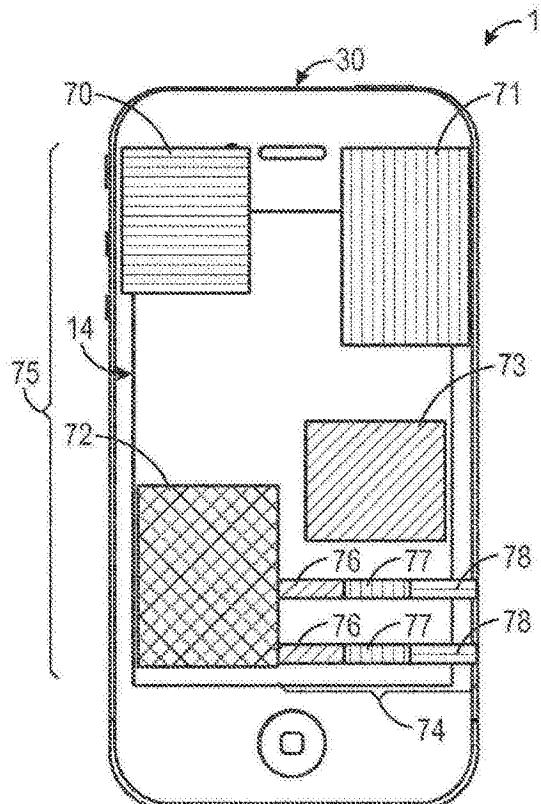


图11

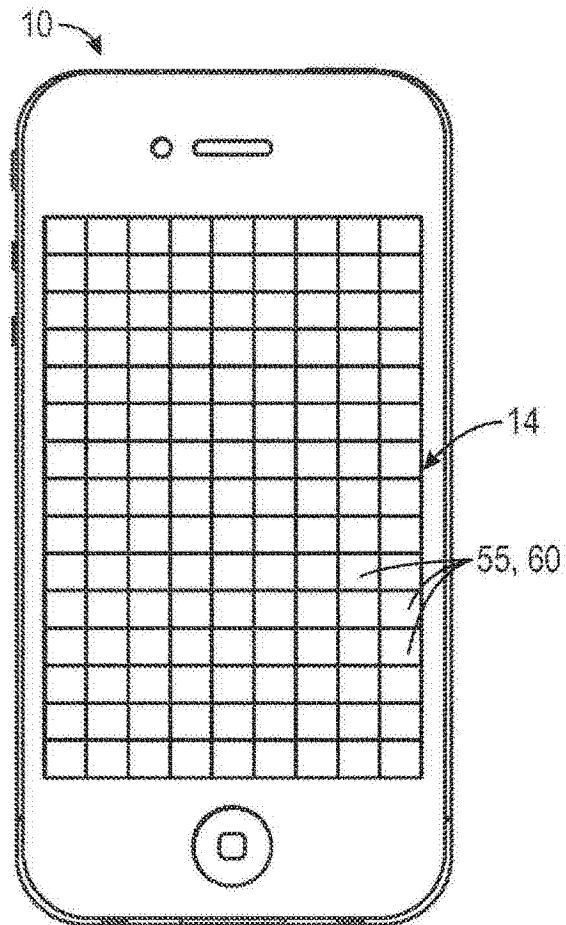


图12

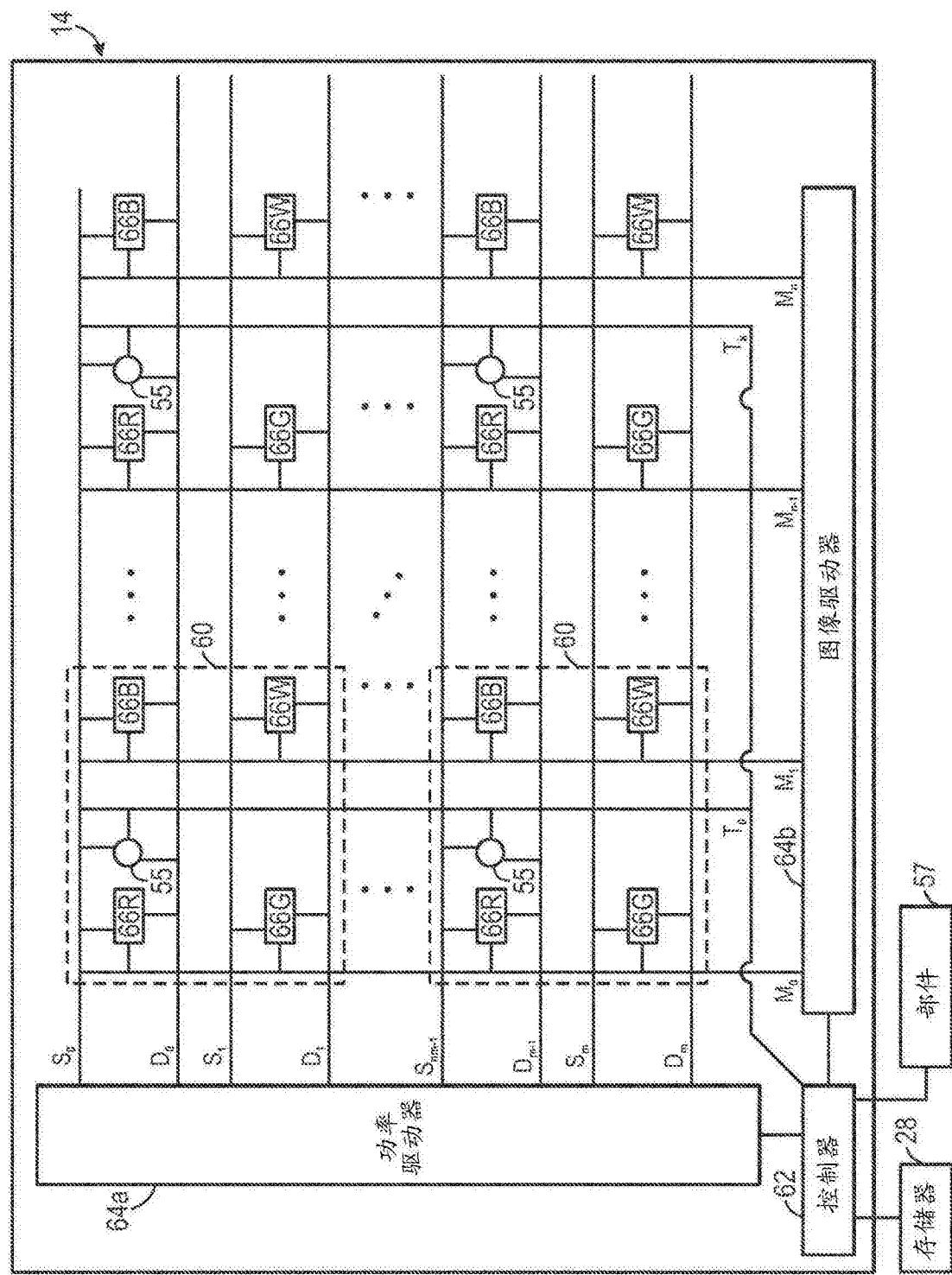


图13

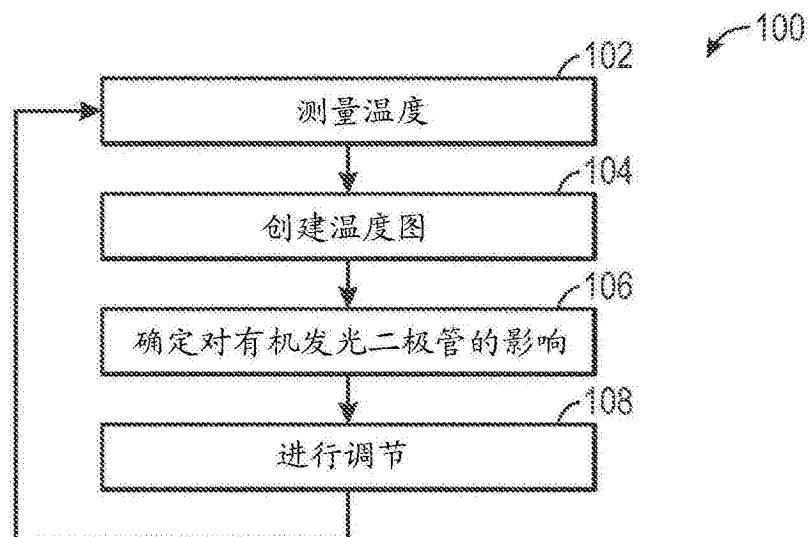


图14

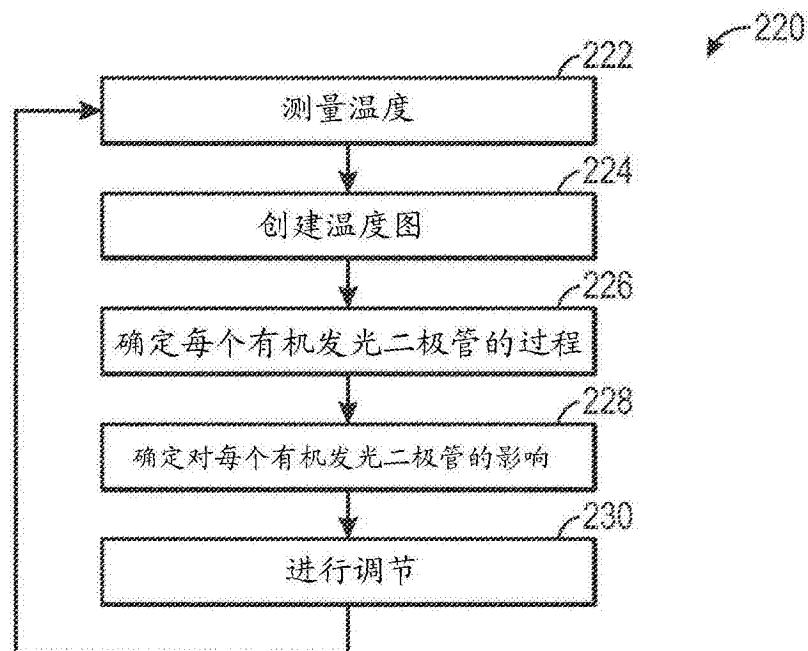


图15

专利名称(译)	具有集成的热传感器的显示器		
公开(公告)号	CN104350536B	公开(公告)日	2016-10-12
申请号	CN201380028202.0	申请日	2013-05-23
[标]申请(专利权)人(译)	苹果公司		
申请(专利权)人(译)	苹果公司		
当前申请(专利权)人(译)	苹果公司		
[标]发明人	SB·林奇 PS·德扎伊克 BM·拉波波特 FR·罗斯科普夫 JP·特恩斯 SA·迈尔斯		
发明人	S·B·林奇 P·S·德扎伊克 B·M·拉波波特 F·R·罗斯科普夫 J·P·特恩斯 S·A·迈尔斯		
IPC分类号	G09G3/3208		
CPC分类号	G09G3/3225 G09G2300/04 G09G2300/0819 G09G2320/0233 G09G2320/029 G09G2320/0295 G09G2320/041 G09G2320/048 G09G2330/045 G09G2340/0464 H01L27/3225		
代理人(译)	李晓芳		
优先权	13/484887 2012-05-31 US		
其他公开文献	CN104350536A		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

热传感器55与横跨电子设备10的显示器14的OLED 66一起设置以测量横跨显示器表面的温度。热传感器55可用于创建由于电子设备10的周围环境和内部环境两者所导致的横跨显示器表面的温度图75。热传感器55可设置在OLED层中，在单独层上，或两者。热传感器55可以基本上1:1的比率与OLED 66或与OLED 66的区域一起设置。用于OLED 66的温度过程和使用过程两者可被记录并且被处理以确定每个OLED 66的年龄。控制器62可调节OLED 66的驱动强度或调节电子设备10内的部件的操作以基于温度图75和年龄确定来补偿老化或温度。控制器64可将静态图像从显示器14的一个部分移动到另一个较少老化的部分。

